

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月11日召开2023年第五次临时股东会，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。为促进公司生产经营及业务发展，公司向关联方上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称“上海东兴”）申请借款，借款金额不超过人民币20,000万元。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2023年第五次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-108）、《关于向公司关联方借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-074）。

2、公司于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，公司向关联方淮安布拉德投资发展有限公司（以下简称“布拉德”）申请借款，借款额度不超过人民币15,000万元。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2024年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《关于向公司关联方借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-074）。

3、公司于2024年5月22日召开2023年年度股东会，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，公司向关联方布拉德申请借款，借款额度不超过人民币16,000万元。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2023年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-050）、《关于向公司关联方借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-068）。

二、进展情况

近日，公司分别与上海东兴、布拉德在原《借款合同》基础上签署了《借款合同之补充协议》（协议编号：SHDXYBSXZQQRHBC-2025、BLD-YB-JKBC2025、BLD-YB-JKBC202601），补充协议主要内容如下：

（一）借款合同之补充协议（协议编号：SHDXYBSXZQQRHBC-2025）

甲方（债权人、出借人）：上海东兴投资控股发展有限公司

乙方（债务人、借款人）：深圳市银宝山新科技股份有限公司

- 1、借款金额（不变）：不超过人民币 20,000 万元；
- 2、借款期限（不变）：最晚不超过 2026 年 9 月 19 日；
- 3、借款利率：

借款期间	借款年利率
2023 年 10 月 19 日至 2024 年 5 月 11 日	5.00%
2024 年 5 月 12 日至 2025 年 9 月 23 日	4.50%
2025 年 9 月 24 日至 2025 年 12 月 31 日	2.40%
2026 年 1 月 1 日至最后一笔借款还款日	4.50%

（二）借款合同之补充协议（协议编号：BLD-YB-JKBC2025）

甲方（贷款人）：淮安布拉德投资发展有限公司

乙方（借款人）：深圳市银宝山新科技股份有限公司

- 1、借款金额（不变）：不超过人民币 15,000 万元；
- 2、借款期限（不变）：2024 年 1 月 9 日至 2027 年 1 月 8 日；
- 3、借款利率：

借款期间	借款年利率
2024 年 1 月 9 日至 2024 年 5 月 11 日	5.00%
2024 年 5 月 12 日至 2025 年 9 月 23 日	4.94%
2025 年 9 月 24 日至 2025 年 12 月 31 日	2.40%
2026 年 1 月 1 日至 2027 年 1 月 8 日	4.94%

（三）借款合同之补充协议（协议编号：BLD-YB-JKBC202601）

甲方（贷款人）：淮安布拉德投资发展有限公司

乙方（借款人）：深圳市银宝山新科技股份有限公司

- 1、借款金额（不变）：不超过人民币 16,000 万元；
- 2、借款期限（不变）：2024 年 8 月 30 日至 2027 年 1 月 8 日；
- 3、借款利率：

借款期间	借款年利率
2024 年 8 月 30 日至 2025 年 9 月 23 日	4.94%
2025 年 9 月 24 日至 2025 年 12 月 31 日	2.40%
2026 年 1 月 1 日至 2027 年 1 月 8 日	4.94%

经各方协商一致同意，上述三份借款合同之补充协议自双方签署加盖公章之日起生效。公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

三、备查文件

借款合同之补充协议（协议编号：SHDXYBSXZQQRHBC-2025、BLD-YB-JKBC2025、BLD-YB-JKBC202601）

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日